

## RD308 型多路负电压基准芯片

### 产品概述

RD308 是输出电流 20mA 的多路负电压基准芯片。其特点是输出 -0.5~-0.9V 任一基准电压值，驱动力为 20mA。

### 产品特点

- 输出限流 20mA
- 低功耗
- 可靠性高
- 抗噪能力强
- 驱动力强

### 特性说明

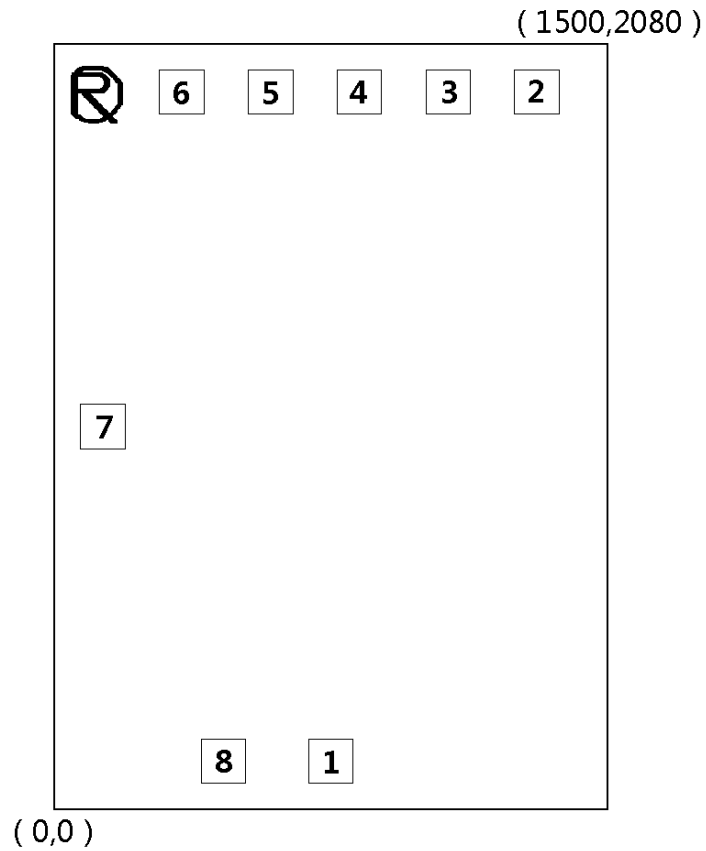
#### 绝对最大额定参数

- $V_{EE}$  电压: -6V
- 贮存温度: -65~150°C
- 结温: 175°C

#### 推荐工作条件

- $V_{EE}$  电压: -5V
- 工作环境温度: -55~+125°C

## PAD 信息



序号	管脚	坐标
1	COM	( 750.0, 133.0 )
2	OUT1	( 1307.0 , 1947.0 )
3	OUT2	( 1067.0 , 1947.0 )
4	OUT3	( 827.0 , 1947.0 )
5	OUT4	( 587.0 , 1947.0 )
6	OUT5	( 347.0 , 1947.0 )
7	GND	( 133.0 , 1040.0 )
8	VEE	( 460.0 , 133.0 )

说明：标准 PAD 尺寸为：120um X 120um。  
 芯片尺寸：1500um\*2080um（不包含划片道尺寸）